

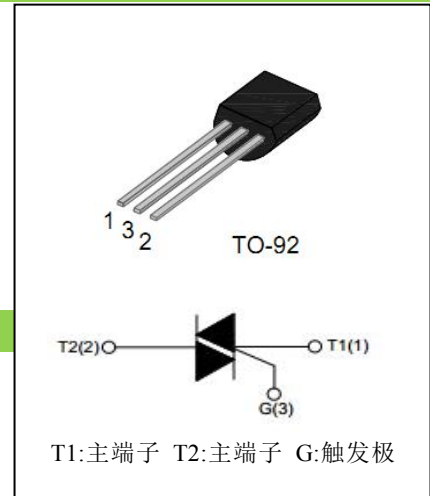
**1.5A 四象限双向可控硅**

Rev.2

# BT132

**●产品特征:**

NPNPN 五层结构的硅双向器件;  
 P 型对通扩散隔离;  
 台面玻璃钝化工艺;  
 背面多层金属电极;  
 符合 RoHS 规范.....


**应用:**

加热控制器; 彩灯控制器; 搅拌机; 面包机  
 卷发器; 电风扇调速器等

**●主要参数:**

符号	参数	数值	单位
$I_{T(RMS)}$	通态有效值电流	2	A
$V_{DRM} / V_{RRM}$	断态重复峰值电压	600/800	V
$V_{TM}$	导通压降	1.55	V

**●极限参数 ( $T_{CASE}=25^{\circ}C$ ):**

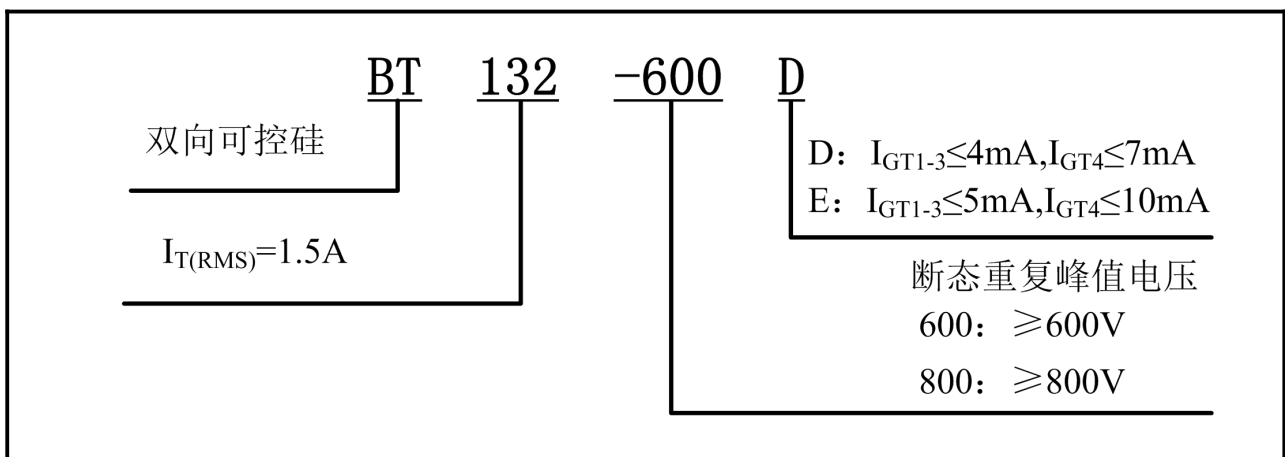
符号	参数	条件	数值	单位	
$V_{DRM} / V_{RRM}$	断态重复峰值电压	$T_j=25^{\circ}C$	600/800	V	
$I_{T(RMS)}$	通态均方根电流	TO-92( $T_c \leq 53^{\circ}C$ ), Fig. 1,2	2	A	
$I_{TSM}$	通态不重复浪涌电流	全正弦波, $T_j(\text{init})=25^{\circ}C$ , $t_p=20\text{ms}$ ; Fig. 3,5	16	A	
$I^2t$	$I^2t$ 值	正弦波脉冲, $t_p=10\text{ms}$	2.6	$A^2s$	
$dI_T/dt$	通态电流临界上升率	$I_G=2 \cdot I_{GT}$ , $t_r \leq 10\text{ns}$ , $F=120\text{Hz}$ , $T_j=125^{\circ}C$	I - II - III	50	$A/\mu s$
			IV	10	
$I_{GM}$	门极峰值电流	$t_p=20\mu s$ , $T_j=125^{\circ}C$	1	A	
$P_{GM}$	门极峰值功率	$t_p=20\mu s$ , $T_j=125^{\circ}C$	4	W	
$P_{G(AV)}$	门极平均功率	$T_j=125^{\circ}C$	0.5	W	
$T_{STG}$	存储温度		-40—+150	$^{\circ}C$	
$T_j$	工作结温		-40—+125		

**●产品电性能**

符号	参数	测试条件		数值		单位
				D	E	
$I_{GT}$	门极触发电流	$V_D=12V,$ $I_T=0.1A,$ $T_j=25^\circ C,$ Fig. 6	I - II - III	$\leq 4$	$\leq 5$	mA
			IV	$\leq 7$	$\leq 10$	
$V_{GT}$	门极触发电压	Fig. 6	I - II - III - IV	$\leq 1.3$		V
$V_{GD}$	门极不触发电压	$V_D=V_{DRM}, T_j=125^\circ C$		$\geq 0.2$		V
$I_H$	维持电流	$V_D=12V,$ $I_{GT}=0.1A,$ $T_j=25^\circ C,$ Fig. 6	I - II - III - IV	$\leq 6$	$\leq 10$	mA
$I_L$	擎住电流		I - III - IV	$\leq 10$	$\leq 15$	mA
			II	$\leq 15$	$\leq 20$	mA
$dV_D/dt$	断态电压临界上升率	$V_D=67\%V_{DRM},$ 门极开路 $T_j=125^\circ C$		$\geq 10$	$\geq 20$	V/ $\mu s$
$V_{TM}$	通态压降	$I_{TM}=3A, t_p=380\mu s,$ Fig. 4		$\leq 1.55$		V
$I_{DRM} / I_{RRM}$	断态重复峰值电流	$V_D=V_{DRM}/V_{RRM}, T_j=25^\circ C$		$\leq 5$	$\leq 5$	$\mu A$
		$V_D=V_{DRM}/V_{RRM}, T_j=125^\circ C$		$\leq 200$	$\leq 200$	$\mu A$

**●热阻:**

符号	参数	数值	单位
$R_{th(j-c)}$	结到管壳的热阻(AC)	TO-92	60 $^\circ C/W$
$R_{th(j-a)}$	结到环境的热阻	TO-92	150 $^\circ C/W$

**●型号、标识说明:**


● 参数特性曲线

FIG.1 最大功耗与均方根电流关系曲线图

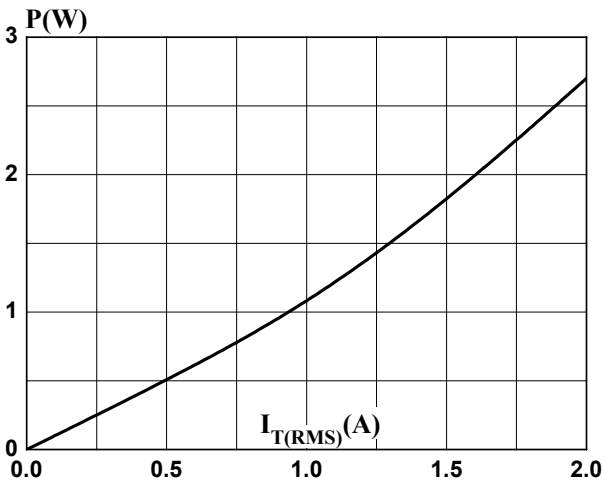


FIG.3: 峰值浪涌电流与周期数量关系图

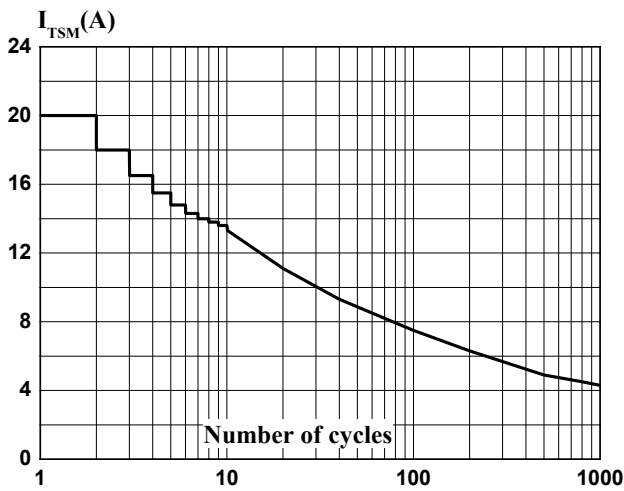


FIG.5: 非重复峰值浪涌电流与正弦波脉宽关系曲线

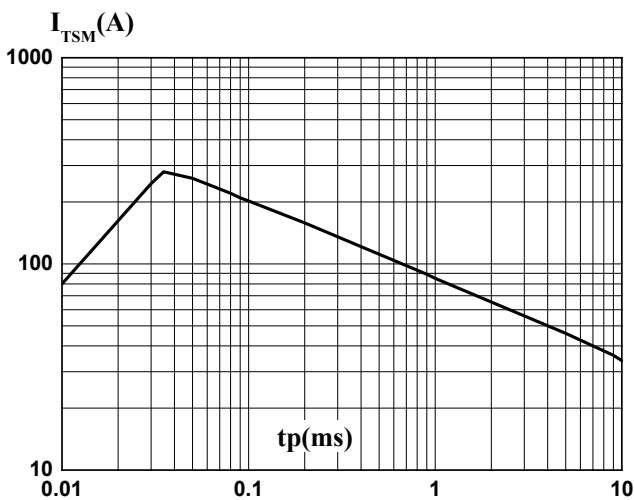


FIG.2: 均方根电流与壳温关系曲线图

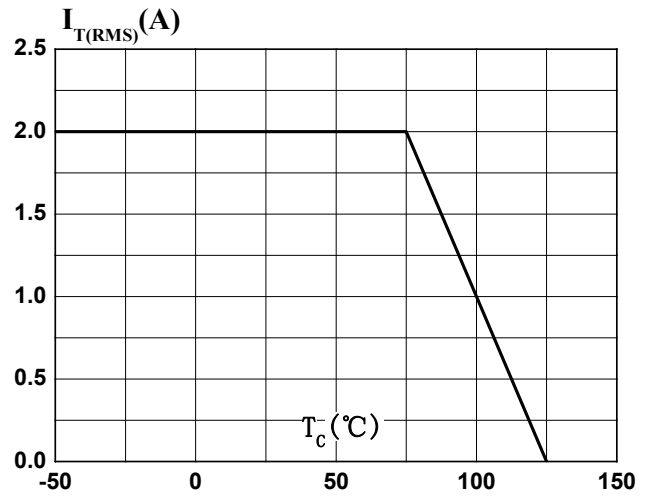


FIG.4: 输出特性图 (最大值图)

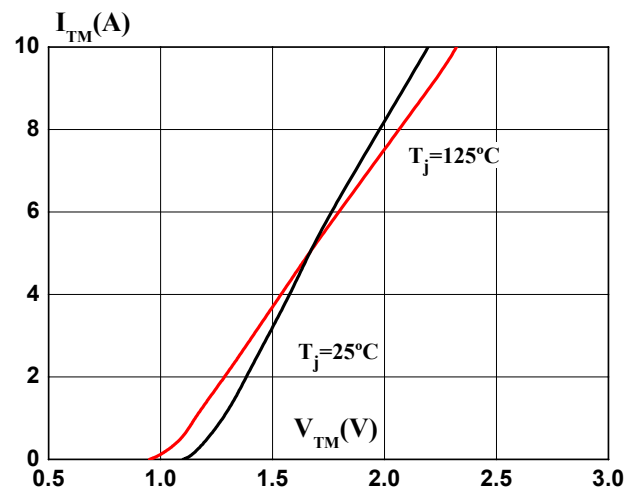
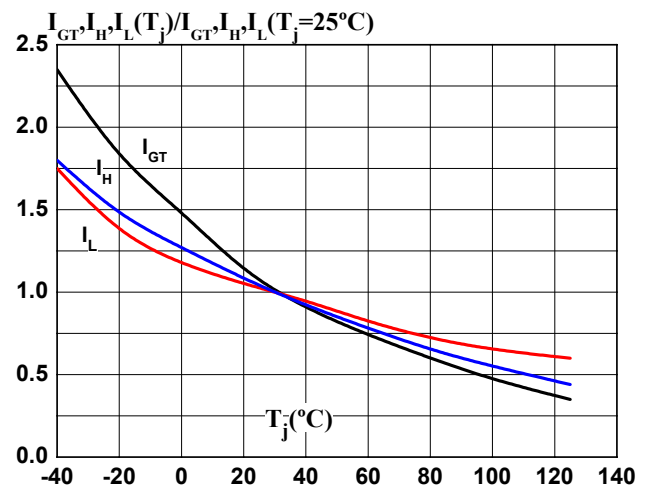
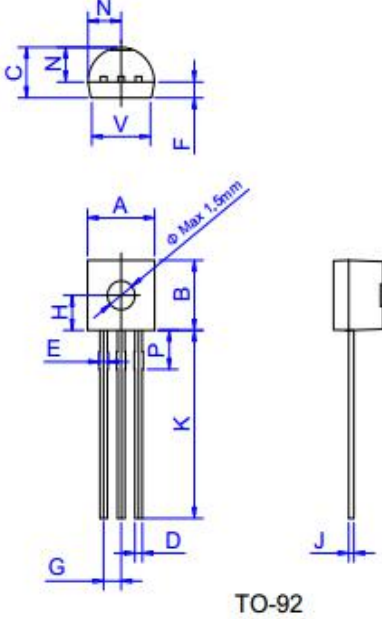


FIG.6: 门极触发电流、维持电流、擎住电流与结温关系曲线图



**●封装外形尺寸**
**TO-92**


Ref.	Dimensions					
	Millimeters			Inches		
	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.
A	4.45		5.20	0.175		0.205
B	4.32		5.33	0.170		0.210
C	3.18		4.19	0.125		0.165
D	0.407		0.533	0.016		0.021
E	0.60		0.80	0.024		0.031
F	-	1.1	-	-	0.043	-
G	-	1.27	-	-	0.050	-
H	-	2.30	-	-	0.091	-
J	0.36		0.50	0.014		0.020
K	12.70		15.0	0.500		0.591
N	2.04		2.66	0.080		0.105
P	1.86		2.06	0.073		0.081
V	-		4.3	-		0.169

**●修订记录:**

日期	修订次数	修订内容
2016-11-01	2	重新修订了特性曲线图
2016-08-15	1	第一版